PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-284188

(43) Date of publication of application: 15.10.1999

(51)Int.CI.

H01L 29/786 G02F 1/136 H01L 21/336

(21)Application number: 10-083626

(71)Applicant: SANYO ELECTRIC CO LTD

(22) Date of filing:

30.03.1998

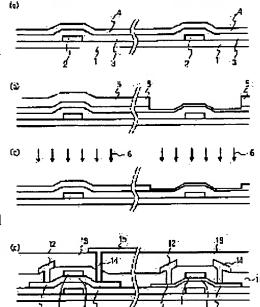
(72)Inventor: NISHIKAWA RYUJI

(54) THIN FILM TRANSISTOR, MANUFACTURE OF THE SAME AND DISPLAY DEVICE 関連ドライル部

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide TFT to which different electrode field shift degrees are requested on the same substrate, by constituting a plurality of thin film transistors of thin film transistors provided with active layers having prescribed thickness, and thin film transistors provided with active layers having thickness different from prescribed thickness.

SOLUTION: A gate electrode 2 formed of high melting point metal, a gate insulating film 3 formed of a SiN film and a SiO2 film and an amorphous silicon film 4 are sequentially formed on an insulating substrate 1. A resist pattern 5 is formed so that it covers an area except for an area where the amorphous silicon film 4 of a peripheral driver part area is formed. The amorphous silicon film 4 of a peripheral driver part is etched and the thickness of the amorphous silicon film 4 of the peripheral driver part becomes thinner than that of the amorphous silicon film of a display picture element part. The resist pattern 5 is removed and the amorphous silicon films 4 of the display



picture element part and the peripheral driver part are irradiated with laser beams 6. Then, a polycrystalline silicon film is obtained and an active layer is constituted.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

04.03.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

'[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(18)日本国特**济**疗(J.P.)

(2) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公開番号

特開平11-284188

(43)公園日 平成11年(1999)10月15日

(51) Int.Cl.*	量打起号	P 1 H 0 1 L 29/78	
HO1L 29/788			6-1 2 B
G02F 1/198	5.0.0	G 0 2 P 1/198	5 0 0 6 1 8 D
HO1L 21/338	V. W	HO11 29/78	618D
G 0 2 F 1/198 H 0 1 E 21/398	Terrent ite.	G 0 2 P 1/198 H 0 1 L 28/78	6 1 8 D 6 2 7 G

事を耐水 未製水 前水場の数4 OL (全 6 耳)

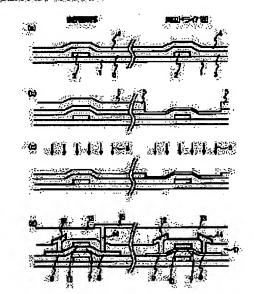
			XXX BRIGHT OF G 6 F
(21)出版部号	神順平10—83828	(行)出版人	000001889
(22)(4)(1)	日 06 民 8 (8886) 奉の(35年	(72) 56.91 (2)	三并重播疾亡会社 大阪府守口市京阪本道2丁目6番6号 西川 第四 大阪府守口市京阪本道2丁目6番6号 三 粹電機株式会社内 外通士 安置 第二 (911名)
		1	

(54) [発明の名称] 養盛トランジスタ、養原トランジスタの製造方法及び後示基督

(57)【要约】

【護題】 ボデザの船動屋の厚みを所定とする電具移動 度が得られる厚みとすることにより、異なる特性を要求 されるアドエを同一基板上に実現することができるとと せに、関ロ室の高いエドエ、その製造力法及び表示装置 を提供する。

【解決手段】 同一基板:1上に表示画素を駆動する表示 画業部のエドエと、表示画素の周辺に表示画業部のエド 工を駆動する周辺ドライバ部のエドエとを形成し、その。 周辺ドライバ部のエドエの順動層厚みをエッチングにより表示画業部のエドエの順動層厚みよりも強くする。



【特許請求の範囲】

(請求項1) 同一華仮上に形成してなる複数の薄膜トランジスタであって、該複数の薄膜トランジスタは、所定の厚みを有する能動層を確えだ薄膜トランジスタと、 ・付記所定の厚みと異なる厚みを有する能動層を確えた薄膜トランジスタから成っていることを特徴とする薄膜トランジスタ

ランジスタ。 ([請求項2] 同一巻版上に 推扱の表示画業と 該表示画業を駆動する第1の浮映トランジスタと 前記表示 画業の周辺に第1の浮映トランジスタを駆動する第2の 浮映トランジスタとを備えて成り、前記第1の浮映トランジスタの館 動材の厚みよりも厚いことを特徴とする表示装置。

【請求項3】 基施上に非品質半導体限を形成する工程 と、影非品質半導体限の一部を接質物によって接質領域 を形成する工程と、影接預額可以外の非品質半導体膜を エッチングルで強くする工程と、前記接質物を除去する 工程と、前記接種領域及び非接種領域にレーザを開射し で多結晶化して能動層とする工程とを含む常限トランジ スタの製造方法。

(請求項4) 参板上に非品質半等体限を形成する工程と、影非品質半等体限の一部を被覆物によって接種領域を形成する工程と、影接種領域以外の非品質半等体限上に非品質半等体限を更には管する工程と、前記接種物を除去する工程と、前記接種領域にレーザを照射して美精品化して助力層とする工程とを含む意限トランジスタの製造方法。

【発明の詳細な説明】

(0001)

【発明の属する技術分野】本発明は、溶膜トランジスタ 《fhin Filip Transistor、以下、「TFFT」と称す る。》に関し、特に電界移動度を各具に制御できるTF 「丁に関する」

[0002]

「従来の技術」。近年、同一を仮上に千斤下を相数設けた 表示装置、例えばアクティブマドリクス型波晶表示装置 (Clauta orystal/Display) 以下、「FL CD」と称す る。)のドライバま子及び表示画素配動衆子として用い たいわゆるドライバー体型 L CDの関発が進められてい

(0003)以下に従来のドライバー体型上CDについて説明する。図写に従来のドライバー体型のプロック図を示す。距離性器板下の中央部付近には表示電極がマドリクス状に配列された表示画本部が設けられており、その表示電極はそれぞれの表示画素に設けられたエドボのペノース電極と接続されている。即ち表示画法部の各表示:電極は下戸下によって記動されている。

(ロロロキ) また。表示画素部の知辺には表示画素部の "エチェに主要信号及び映像信号を供給するX軸ドライバ 及びY軸トライバからなる周辺ドライバ部が設けられて いる。この周辺ドライバ部はシフトレジスタから成っており、そのシフトレジスタもエデエから成っている。こうして表示画楽部及び周辺ドライバ部にはそれぞれエデ 未が設けられている。

(0005) とごろで、ごれらのTFTのうち、周辺ドライバ部を構成するTFTは、高速信号処理が必要なことから高電界移動度、即ち高いオン電流が要求されるため、この高速処理のための高電界移動度を展先する必要がある。そのため、表示画素部及び周辺ドライバ部のTETが同じ半導体膜、例えば多結晶シリコン膜を能動層として用いて形成される場合には周辺ドライバ部のオン電流が高くなるように能動層の多結晶化が行われることになる。

(00061

【00071 じかし、1つの表示画素にゲードが2つ形成されると、表示画象に対する表示積極の割合、即ち開口率が低下してしまうという欠点があるとともに、2つのゲートを形成することから下下下の歩管まりが低下するという欠点があった。なお、周辺ドライバ部の下下下の電具移動度を向上させるために周辺ドライバ部の下下下の電動層を受措品シリコンで形成し、表示画集部の下下下の電動層を集品質シリコンで形成し、表示画集部の下下下の電動層を集品質シリコンで形成し、表示画集部の下によの能動層を集品質シリコンで形成することも提案されているが、そのためには表示画集部を懸動させるための配線及びドライバ回路を新たに登りる必要があるので、表示に関わらない周辺ドライバ部の面接を小さくするいわゆる技能操作の助けになるとともにプロセスの増大となるという欠点もあった。

【00008】そこで本発明は、上記の従来の欠点に動み で為されたものであり、能動そうの厚みを抽象種類とす ることで、異なる電界移動度を要求されるエド市を同一 基板上に実現することができるとともに、開口率の高い エドエーその製造方法及び表示装置を提供することを目 的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】、本発明のエド本は、同一 を仮上に形成してなる相数の連携トランシスタであっ

て、飲御飯の珍珠ドランジスタは、財定の厚みを有する 脂動層を備えた穿際ドランジスタと、前記所定の厚みと 異なる厚みを有する飴動層を備えた意味ドランジスタが ら成っている。

【000:1:0】 本発明の表示装置は、同一参析上に、抽象の表示画来と、該表示画来を駆動する第109度ドランジスタと、前記表示画来の周辺に発生の理解ドランジス

タを駆動する第2の意味トランジスタとを値えて成り、 付記第1の意味トランジスタの能動層の厚みが第2の意味トランジスタの能動層の厚みよりも厚いものである。 【OO.1.1】。本発明の意味トランジスタの製造方法は、 を基板上に非晶質半導体膜を形成する工程と、該非晶質半 等体限の一部を被覆物によって被覆傾向を形成する工程 と、該被覆積域以外の非晶質半導体膜をエッチングして一 達くする工程と、前記被覆物を除去する工程と、前記被 覆積極及び申收覆積極にレーザを開動して多結晶化して

【〇〇12】また。春板上に非晶質半導体膜を形成する 工程と、影神晶質半導体膜の一部を接積物によって接度 傾向を形成する工程と、影接荷積短以外の非晶質半導体 限上に非晶質半導体限を更に緩骨する工程と、前記接度 物を除去する工程と、前記被度積短及び非接度接回にレ 一丁を明射して多間晶化して自動程とする工程とを含む ものである。

能動層とする工程とを含むものである。

[0013]

【発明の実施の形態】以下に本発明のエFFTについて説 「明する。図」に本発明の下FTの製造工程財面図を示 し、図でに表示画素部の下FTの平面図を示す。図り は、その左側には表示画素部、左側には周辺ドライバ部 の製造工程財面図を示している。

(ロロ14) 工程1(図1(4)) 石質ガラス、無アルカリカラス等からなる値録性を振り上述。Cr/Mo 等の高融点金属からなるケート电極2、SIN関及びSIO2関から成るゲート値縁供3及び非晶質シリコン酸・4を用に形成する。

、工程2(図)(6)) (風辺ドライバ部領域の非品質シーリコン既を形成した領域以外が被積されるようにレジストッパターンでを形成する。)

【OD 151 その後、RIE(Recotive ion Froning) 反応性・オンエッチック)等のドライエッチックによっ で周辺ドライが部の非晶質シリコン膜をエッチックす る。これによって、周辺ドライが部の非晶質シリコン膜 の度みが表示画条部の非晶質シリコン膜の原みより度で する。

工程3(図1(cl))・レジストバターン5を除去し、表示画素部及が周辺トライバ部の非晶質シリコン限にレーザ6を照射する。このとき、表示画素部と周辺トライバ部には同時にレーザを照射するので表示画素部と周辺トライバ部には同年のエネルギーのレーザを照射することになる。子して非晶質シリコン限を身結晶化して身結晶シリコン関にする。これが1月7の能動を4月2日は、カート電極を上方のチャネルブと、子のチャネルブの両側にイオン注入されて形成されたソース自及びドレインのもの設けられている。チャネルフの上には、ジース多びドレインのを形成する際のイオン注入時にチャネルブにイオンのスらな(ようにディネルブを覆うマス

クセして機能する。(10)2度が6成るストッパ1つが数。 けられる。

【0.017】そして、ゲット暗縁関3、能動層4及びストッパ8上の全面に、\$1.02度、\$1.0度度、\$1.0度度の別に接着された層面膜1・1を形成する、またドレイン9に対応してその層面膜1・1に設けたコンタクトホールにA1等の金属を充填してドレイン発極12を形成する。そして全面に例えば有級樹脂からなる平坦化膜13を形成する。

【0018】表示画書部においては、この平坦化財13 のソースをに対応した位置にコンタクトホールを形成 し、ソースをにコンタクトした1TO等の通明導電材料 から成りソース電優14を取れた透明電優である表示電 優に5を形成する。こうじて、同一季板上で触動層の厚 が異なる裏示画書部及び周辺トライク部のもTFTが 完成する。

(00)19] なお、図2に示すように、ケート信号はG とドレイン信号のとの交差を付近に、表示电径 1.5 を接 類したエドエが設けられているが、そのエドエはゲート が11つであるいわゆるシングルケート構造をなしてい

る。ここで、触動度4の非品質シリコン酸の厚みと結晶・ 粒径について説明する。図3に明射するレーザの照射エ ネルギーと結晶粒径との関係を示す。

(00201 同図において、機能は非晶質シリコン既に 照対するエキシマレーザの照対エネルギーを示し、数絶 はそのレーザの照対エネルギーに応じて形成される結晶。 位径を示している、また: 図中の無途りの四角 (■) は 非晶質シリコン既の限度が400オングストロームの場合 合を示し、果逸りの丸(●) は非晶質シリコン酸の限度が350オングストロームの場合を示し、無途りの丸(●) は非晶質シリコン酸の限度が300オングストロームの場合を示し、無途りの三角 (▲) は非晶質シリコン酸の映度が300オングストロームの場合を示している。

【002.1】同国において、例えばエキンマレーザのエネルギーを5:95mu上した場合には、非品質シリコン、限の限度が4:00オングストロームの場合には結晶位径が1:9:0nm程度と小さく、作品質シリコン限の限度が3:00オングストロームの場合には結晶位径が4:00nm程度に大きくなる。即ち、同し紹介エネルギーにした場合、非品質シリコン限の限度を小さくした方が結晶粒径が大きくなる。従って、非品質シリコンの厚みを小さくした方が電界移動度を高くすることができる。

【0022】、従来、表示画来部及び周辺ドライン部のエドルの電界総動負は60平方センチメードル/(ボルト・砂)であったが、表示画来部の非晶質のリコン供厚みを80のオングストロームとは、周辺ドライン部のそれを40のオングストロームとすることによって、表示画・米部の電界総動員は40平方センチメートル/(ボルト・砂)に、また周辺ドライン部は80平方センチメートル/(ボルト・砂)とすることができた。

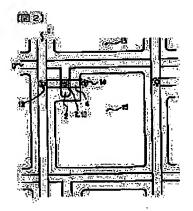
【ロロマ3】このように、常い電界を制度が要求される

周辺ドライバ部の下ドでにおいてはその下ドでの館動層の見みを薄くし、周辺ドライバ部の下ドでに比べて低い。 電界移動度でもよい表示画素部の下ドでにおいては暗動に 層の厚みを周辺ドライバ部のでれより厚ぐすることにより、同時にレーザ照針した場合にも表示画素部及び周辺ドライバ部の下ドでの電界移動度を調整することができ、る。

(OO24)また、非晶質シリコンの厚みが厚く電界移動度がそれほど高くない表示画条部のエドエは、その特性、特にリーク電流を小さくすることができるので表示画条部のエドエの単圧保持率を向上させることができるとともに、表示画条部のエドエをダブルゲート構造とする必要がなくなるので表示画案の関ロ字を向上させることができる。

【00251以為、上述の工作するしてDに用いた場合の財面図を図4に示す。エデザの構造は、上述の図4に記載のように、表示画集部の能動層の厚みが周辺トライパ部の船動層よりも厚い構造であり。またしてDの構造は、そのエデエを備えた絶縁性基板12、この基板1に対向した対向電極16を有する対向基板1.77とを周辺をシール発表刺18により授表し、両基板1、17によって形成された図頭に液晶1.9を発致した構造である。

【0026】なお、本実施の形態においては、下下すの 能動層の厚みを2種類とした場合について説明したが、 本発明はそれに限定されるものではなく、3種類以上の 能動層の厚みであっても良い、また、本実施の形態においては、非晶質シリコン原を控験性差板上に形成し、そ して非晶質シリコン原を厚くする箇所をレジストパター ンの関連部としてその間回部をエッチングして多くした 場合を示したが、作品質シリコン原を移縁性基板上に形成し、そ 成し、そして非晶質シリコン原を移縁性基板上に形成し、そして非晶質シリコン原を厚くする箇所に部分的



に更に非晶質シリコン関を形成して厚みを制御しても良い。 い。

[0027]

(発明の効果)、水発明によれば、す FTの能動層の厚みを所望とする電界移動度が得られる厚みとするだけで、 異なる特性を要求される下FTを同一基板上に実現することができるとともに関口率の高いTFT、その製造方法及び表示装置が得られる。

【図面の簡単な説明】

(図1) 本発明の実施の形態を示すてドエの製造工程断 面図である。

、【図2】、本発明の実施の形態を示すすらずの平面図であ る。

【図3】本発明の実施の形態のレーザの昭射エネルギー と結晶粒径との関係を示すグラフである。

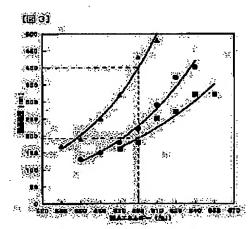
(図4) 本発明の実施の形態を示す。LCDの断面図であ

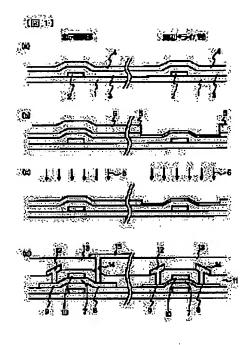
【図5】 従来のしてロのブロック図である。

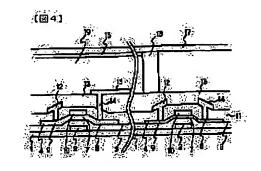
【図6】従来の丁FTの平面図である。

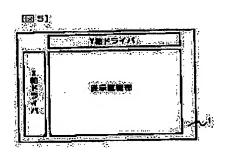
【符号の説明】

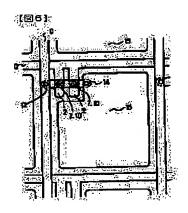












This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FÁDED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.